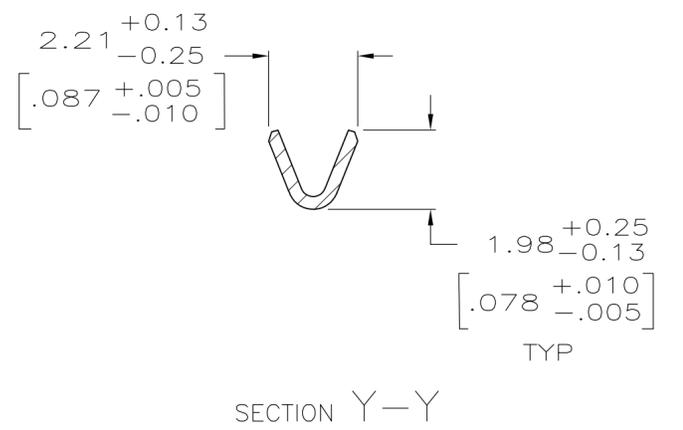
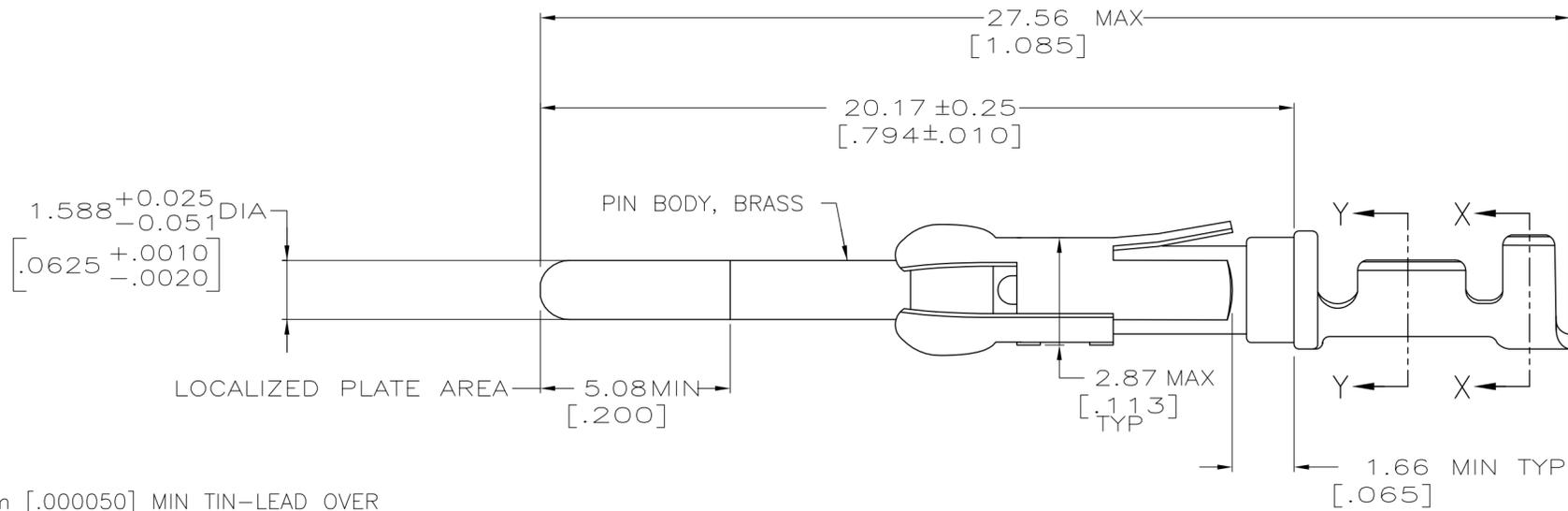
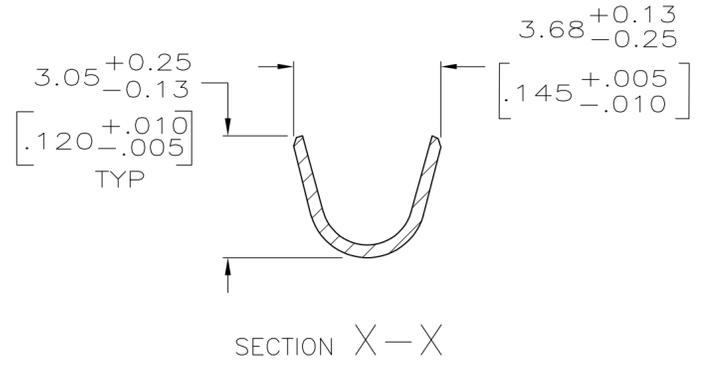
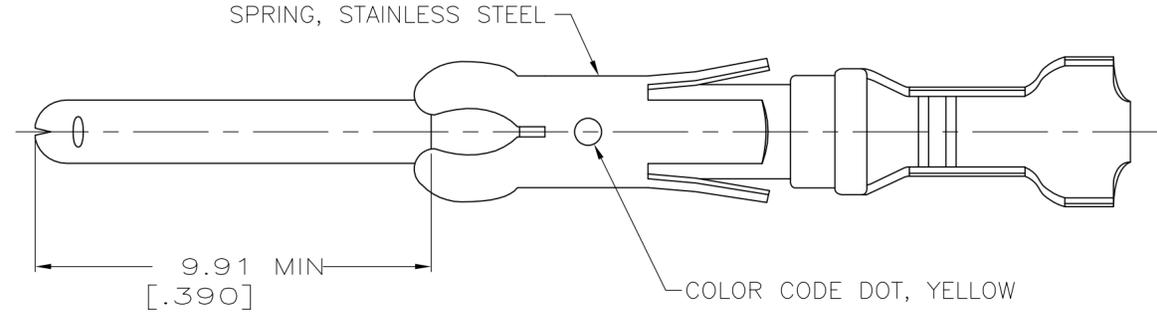


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		T1		REVISED PER ECO-14-001124	24JAN2014	NK	MZ



- 1 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 2 0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] ON REMAINDER, OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3 0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA, 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH ALL OVER 1.27µm [.000050] NICKEL.
- 5 WIRE RANGE 24-20 AWG.
- 6 INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100] DIA.
- 7 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 8 1.27µm [.000050] MIN TIN OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI.

PACKAGING TYPE	FINISH	STRIP P/N REF	PART NO
SMALL PACK	8	1-66332-4 OR 1-66332-5	1-66400-1
STANDARD	8	1-66332-4 OR 1-66332-5	1-66400-0
SMALL PACK	3	66332-4	66400-9
SMALL PACK	4	66332-3	66400-8
SMALL PACK	2	66332-6	66400-7
SMALL PACK	1	66332-1	66400-6
STANDARD	7	1-66332-2	66400-5
STANDARD	3	66332-4	66400-4
STANDARD	4	66332-3	66400-3
STANDARD	2	66332-6	66400-2
STANDARD	1	66332-1	66400-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	H MOLL	9-27-90
CHK	J.MCCLINTON	12-15-90
APVD	A.BOUILLIANNE	12-10-90
PRODUCT SPEC		
APPLICATION SPEC		

STE TE Connectivity

PIN ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+

MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
SEE CALL OUT	PIN BODY: SEE TABLE	-	A2	00779	C=66400	-

CUSTOMER DRAWING SCALE 8:1 SHEET 1 OF 1 REV T1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9